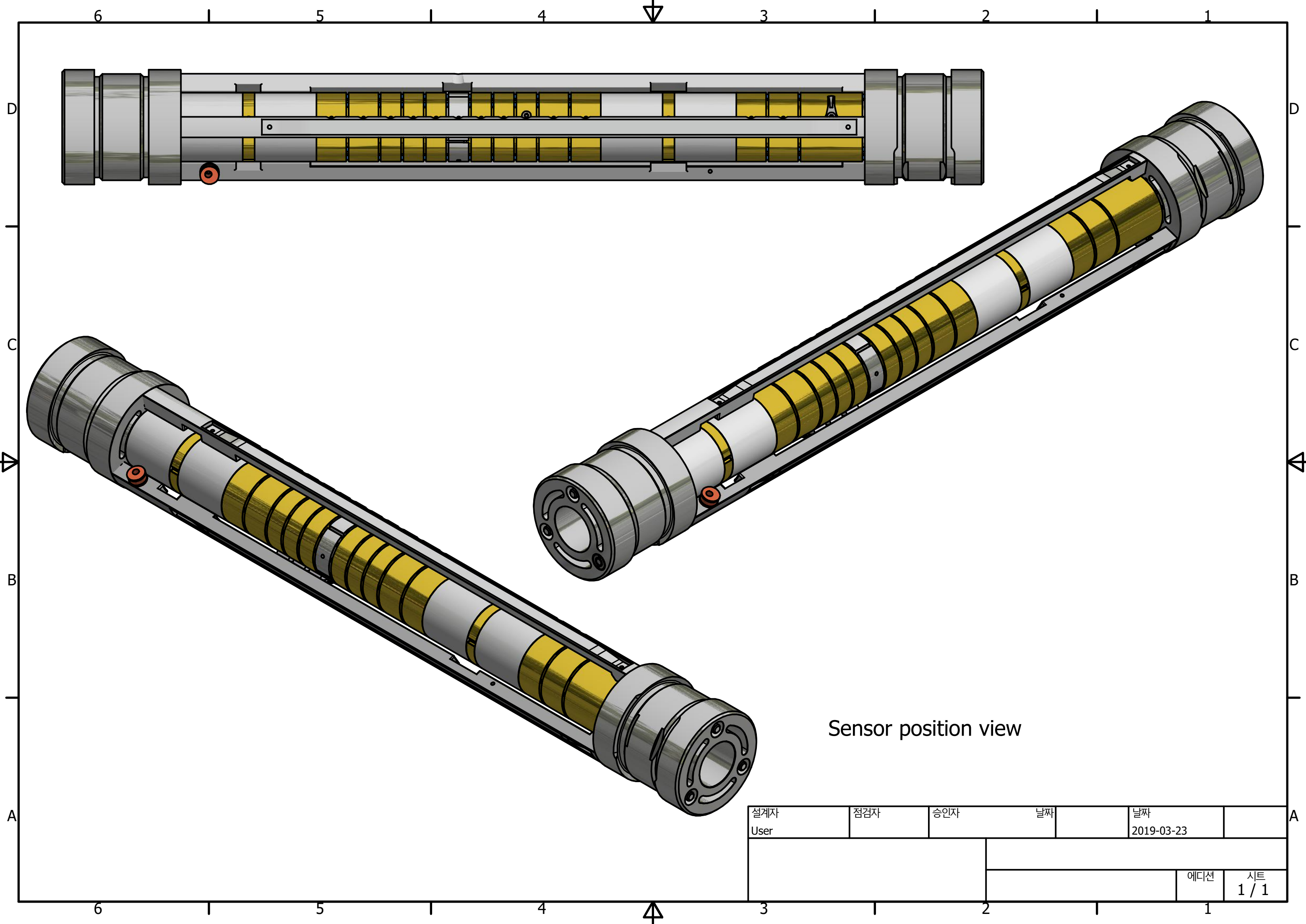




Sensor position view

설계자 User	점검자	승인자	날짜	날짜 2019-03-23	
			에디션	시트 1 / 1	

Schedule 2019.03 ~

구 분	실 시 예 정 항 목	비 고
3 ~ 4월	- H/V Switch control box 제작(AI) Dimension 306 x 250 x 80mm(L x D x H)	HTS61-05(BEHLKE 제품)
4 ~ 5월	- Amplifier제작(AI) Main case box 2[ea], ≡ Dimension 480 x 200 x 132mm(L x D x H) Module case 20ch(3U), ≡ Dimension 42 x 180 x 126mm(L x D x H)	3U size 공급전원 +/- 160V 250[mA] +/- 15V 750[mA] op-amp chip PA441DW(Aipex)
4월 4 ~ 6월	- MRE temprature sensor position M2 tap 가공 Heat conduction wire 작업(Aln plate, ceramic bushing 결합)	주)한울
6 월	- UHV pipe & MRE wire결선.	UHV pipe assembly